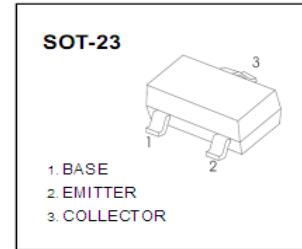


**SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors**
**印章 /Marking : J3Y**
**用途 /Applications :**

用于 功率放大电路 , 与 S8550 互补。


**极限参数 /Absolute maximum ratings(Ta=25 °C)**

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V <sub>CBO</sub>	40	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V <sub>CEO</sub>	25	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V <sub>EBO</sub>	5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I <sub>c</sub>	0.5	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P <sub>c</sub>	0.3	W
结温/Junction Temperature	T <sub>j</sub>	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T <sub>stg</sub>	-55~150	°C

**电性能参数 /Electrical characteristics (Ta=25 °C)**

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	V <sub>BR(CBO)</sub>	I <sub>c</sub> =100 μA, I <sub>E</sub> =0	40			V
集电极-发射极击穿电压	V <sub>BR(CEO)</sub>	I <sub>c</sub> =1mA, I <sub>B</sub> =0	25			V
发射极-基极击穿电压	V <sub>BR(EBO)</sub>	I <sub>E</sub> =100 μA, I <sub>c</sub> =0	5			V
集电极截止电流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =40V, I <sub>E</sub> =0			0.1	μA
发射极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =5V, I <sub>c</sub> =0			0.1	μA
集电极发射极穿透电流	I <sub>CEO</sub>	V <sub>CE</sub> =20V, I <sub>B</sub> =0			0.1	μA
直流电流增益	h <sub>FE(1)</sub>	V <sub>CE</sub> =1V, I <sub>c</sub> =50mA	120		350	
直流电流增益	h <sub>FE(2)</sub>	V <sub>CE</sub> =1V, I <sub>c</sub> =500mA	50			
集电极-发射极饱和压降	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>c</sub> =500mA, I <sub>B</sub> =50mA			0.6	V
基极-发射极饱和压降	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>c</sub> =500mA, I <sub>B</sub> =50mA			1.2	V
特征频率	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> =6V, I <sub>c</sub> =20mA, f=30MHz	150			MHz

**hFE分档 /Classification of hFE (1)**

档位/Rank	L	H
范围/Range	120~200	200~350

**SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors**
**典型特性曲线图 /Typical Characteristics**
